

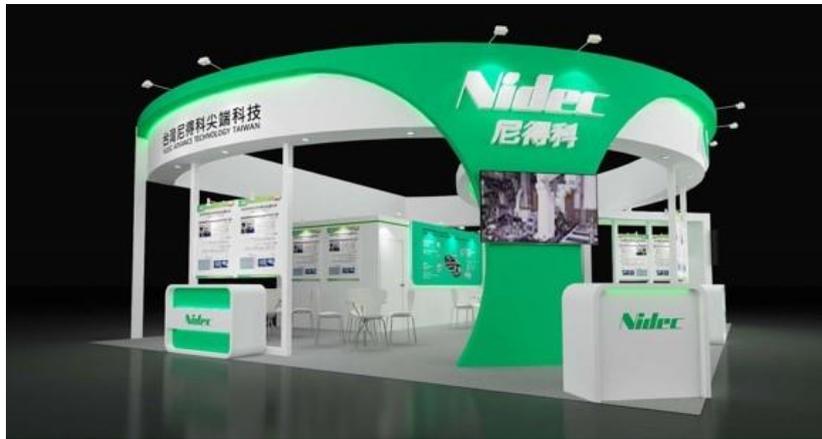
2024年10月17日

致各位：

公司名：尼得科精密检测科技株式会社
代表人：总裁 山崎秀和
地 址：京都府向日市森本町东之口 1-1
Nidec Park C 栋

尼得科精密检测科技株式会社参展 TPCA Show TAIPEI 2024

尼得科精密检测科技株式会社将参展于 2024 年 10 月 23 日（周三）至 10 月 25 日（周五）在台北南港展览中心举办的、集聚了各家电子电路制造企业的国际展会 “TPCA Show TAIPEI 2024”。



本次展会以 “Innovative AI in PCB” 为主题，聚焦 AI 趋势，来自欧洲、美国、亚洲等超过 610 家企业汇聚一堂，设有超过 1,600 个展位。

尼得科精密检测科技将介绍新推出的光学检测技术、电气检测技术和探伤技术，主要适用于以 AI 半导体相关产品为核心的呈微细化和安装复杂化趋势的高端电路板。

此外，还将在展会上介绍近年来备受关注的功率半导体相关的新技术和产品。

〈参展概要〉

- 展期： 2024 年 10 月 23 日(周三)~10 月 25 日(周五)
- 会场： 中国台湾台北南港展览中心 (TaiNEX1)
- 展位： M-1326
- 官网： <https://tw.tpcashow.com/>

〈主要参展内容〉

- 面向 HDI/PCB 基板的导通/短路检测装置 “GATS/STAR REC 系列”
- 支持先进封装技术的导通/短路检测装置 “GATS78 系列”
- 高精度光学晶圆检测装置 “NSW 系列”
- 支持高密度基板的光学 2D/3D 检测装置 “RSH 系列”
- 高速/高精度检测测试仪 “R-5940”
- 高速/高精度多功能测试仪 “R-700 系列”

- 支持高端设备的最小节距 60 μm “MEMS FLEX 探针卡”
- IGBT/SiC 功率模块检测装置 “NATS 系列”
- 用于 xEV 电机的测试平台 “TDAS 系列”
- xEV 建模模拟器 “E-Transport Simulator”

今后，尼得科集团将继续对运用了检测装置技术的各种相关产品实施自制化，努力优化包括电机节能在内的整个系统，以减少耗电量，为减轻地球环境负荷提供创新式解决方案。